



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

端子基材: 铜合金

产品端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

产品特性

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.8 mm[.031 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.33 mm[.012 in]
产品端接到	印刷电路板

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性



封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

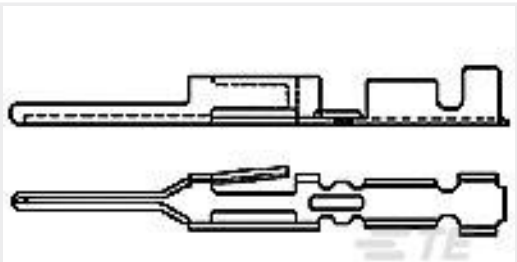
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

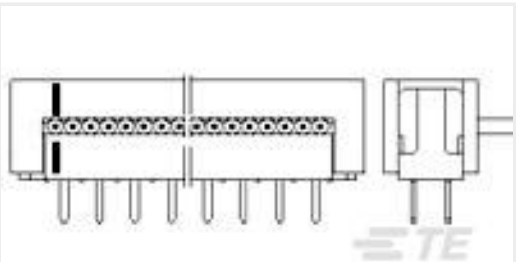
配套部件



客户还购买了



TE 产品编号163618-1
CIS COSI PIN POST



TE 产品编号6-216792-4
AMP LATCH ASSY



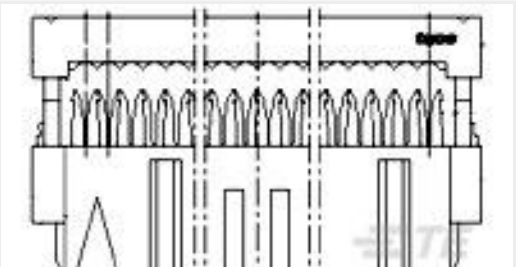
TE 产品编号964976-6
MODU2MM BU-GEH 2X6P



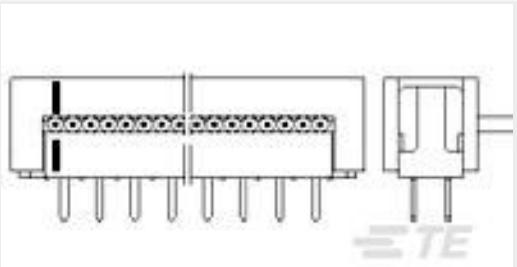
TE 产品编号964976-7
MODU2MM BU-GEH 2X7P



TE 产品编号969047-3
MODU CRIMP CONTACT



TE 产品编号6-215915-0
AMP-LATCH 15.2 HIGH TAPE



TE 产品编号6-216791-0
AMP LATCH D/P ASSY



TE 产品编号5750340-1
Mini DIN, 8 pos, Vertical, Shield



TE 产品编号1991231-2
EMC CRIMP SLEEVE. IPT 16-50mms



TE 产品编号1991234-1
SHIELD BODY & WAVE SPRING ASSY

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1651809-6_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1651809-6_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1651809-6_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

应用规格

英文版本